

檔 號：

保存年限：

台灣發明協會 函

機關地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立臺南護理專科學校

發文日期：中華民國115年5月4日

發文字號：台發協字第1150005002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026韓國首爾國際發明展簡章1.邀請函 2.報名表 3.切結書 4.SIIF海報(ATTCH5 0005002A00_ATTCH5.pdf、ATTCH6 0005002A00_ATTCH6.doc、ATTCH7 0005002A00_ATTCH7.docx、ATTCH8 0005002A00_ATTCH8.jpg)

主旨：敬邀 貴校參加「2026 第22屆 SIIF 韓國首爾國際發明展」，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2026 第22屆SIIF韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair 2026），是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，為亞洲最大發明展，上屆有來自19個國家，近600件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票或攤位部份補助。
- 三、參展日期、地點：2026年12月02日~12月05日，共為期4天，韓國首爾世貿 COEX 展覽 C 館 3 樓。
- 四、即日起報名至2026年9月30日截止。(參賽簡章請參考附件)

國立臺南護理專科學校



裝

訂

線



)

五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。亦歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、財團法人中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、大漢學校財團法人大漢技術學院、中華台北著作權人協會、亞東學校財團法人亞東科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學

副本：115/05/04
17:27:42

台灣發明協會 理事長 張家菊

2026 第 22 屆韓國首爾國際發明展 台灣參展團



Seoul International Invention Fair 2026

邀請函

發明先進：敬啟

發明界的新興市場，第 22 屆韓國首爾國際發明展即將開鑼，本會繼上屆優良成果，繼續組團參加。

韓國市場為台灣的二倍，上屆有來自 19 個國家，近 600 件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，



本會與全體工作人員誠摯的邀請，同時亦期望您的作品可在一夕間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明人的新作品，以予學習改進參考。

今年我們除了傳承以往的優點外，特別報告如下：

您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票或攤位部份補助。(詳見內頁獎助辦法說明)

展出日期：2026 年 12 月 2 日 - 12 月 5 日

即日起接受報名至 9 月 30 日截止



台灣發明協會

團長張家菊敬邀



2026 韓國首爾第 22 屆國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：Korea Invention Promotion Association (KIPA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2026 韓國首爾國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：韓國首爾國際發明展覽大會授權書
- 六、展出日期：2026 年 12 月 2 日~12 月 5 日
- 七、展出地點：韓國首爾世貿 COEX 展覽 C 館 3 樓

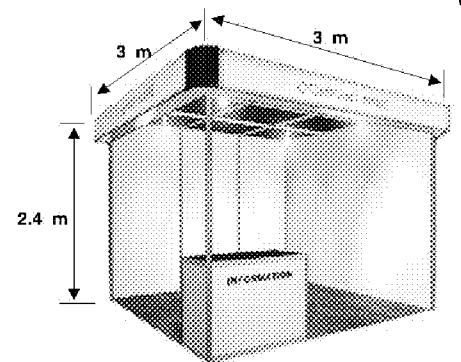
COEX Hall C (3rd Floor), 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164, Korea

- 八、參展作品：凡有前往參展之作品有台灣專利證書者(展前四年內取得)，一但得獎，經濟部智慧財產局將補助部份機票費或攤位費，以茲鼓勵。

註：若無台灣專利證書也可參展但無補助。

- 九、參展費用：

1. 參展費：每件作品**\$35,000 元**
(含報名費、展位費、評審費、桌椅及電源費)
2. 海報費：每件**\$1,000 元**
(自理者免繳)(海報尺寸 80×120 公分)
3. 代展費：每件**\$10,000 元**(含現場中韓翻譯人員)
(代展作品需提供 3 分鐘內影片，請上傳 YouTube 後提供網址。)
4. 個人旅費：約 _____元。
欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。
5. 作品攤位由協會安排，每攤位以 3 件作品為限。
親展者若為 1 件作品，則需另加獨立攤位費**\$30,000 元**。
6. 其他費用：
 - ①現場中韓翻譯人員 100 美元/天/件，每增翻 1 件增 10 美元。
(費用請自行交付翻譯人員，本會不代收。)
 - ②參展品運送費用另計。(詳洽 裕航空運 翁小姐 02-2777-1620#28)
 - ③展覽會場之另加租桌椅...等其他費用另計。



- 十、即日起接受報名至 9 月 30 日截止

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先選位)

※ 每攤位含 2 桌 2 椅(展桌尺寸：長 100 寬 60 高 75 公分)。

電源插座(220V, 60Hz, 1kw)。

經濟部智慧財產局

專利發明創作獎助辦法

第十七條

發明或創作在我國取得專利權後之四年內，參加著名國際發明展獲得金牌、銀牌或銅牌獎之獎項者，得檢附相關證明文件，向專利專責機關申請該參展者之來回機票費用之補助。

機票費補助如下：

- 一、亞洲地區：以新台幣二萬元為限。
- 二、美洲地區：以新台幣三萬元為限。
- 三、歐洲地區：以新台幣四萬元為限。

同一人同時以二以上發明或創作參加同一著名國際發明展者，其補助依前項規定辦理；如該發明或創作曾獲補助，不得再於同一著名國際發明展申請補助。

第一項之著名國際發明展，由專利專責機關公告。

PS. 符合申請補助之發明人，請於展後一週內備齊以下資料，立即向經濟部智慧財產局提出申請：得獎證書影本、專利證書影本、來回之登機證正本、個人電子機票、旅行社代收轉付機票收據正本(抬頭需是個人，項目為機票)

115 年著名國際發明展申請補助相關資料已公告在局網

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/223.html>

請申請人須以 115 年表單進行申請且留意申請期限及相關規定，準備過程中，若有任何單據或填寫資料的問題請逕洽該局承辦人：

經濟部智慧財產局 專利行政企劃組 潘莞如小姐

106-213 臺北市大安區辛亥路二段 185 號 5 樓

電話：02-2376-7192 傳真：02-2738-2571

Email：pan00835@tipo.gov.tw

繳交參展資料明細單：

以下資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名韓展。

文字部份請交 word 檔，照片圖檔請以 jpg 檔交件，繳交其他檔案格式歉難受理作業，每件作品請獨自建立一資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便通知補件作業，謝謝。

- 1. 已填妥報名表 word 檔(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
- 2. 切結書(請由一位發明人代表簽名或蓋章)
- 3. 參展品台灣專利證書掃描檔案(或專利申請中收據)
(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請經濟部相關補助)
- 4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- 5. 隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)
- 6. 自行前往參展人請提供個人中英文姓名。
- 7. 發明人或聯絡人名片一張

報名日期：即日起接受報名至 9月30日截止

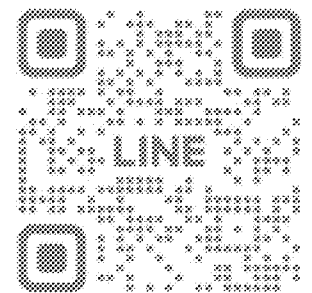
聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

@tia1972



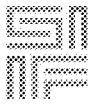
台灣發明協會
官方好友 LINE

- 報名截止日期為9月30日，需於截止日前繳交全額款項及報名表等相關參展資料。(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)
- 海報自製者，請於10月底前回傳海報檔(PDF)。(於台灣專刊使用)

• 電匯資料：新光銀行(銀行代碼103) 北三重分行

戶名：**社團法人台灣發明協會**

帳號：**0310-10-100304-3**



2026 韓國首爾國際發明展參展報名表

發明人姓名 上限 10 位 請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：發明人姓名為若得獎獎狀上的得獎名稱，一位以上之發明人，請一律填寫於欄位內，資料一旦送出，不得變更更改。(含若得獎的得獎證書) (中+英) 範例：王小明 Hsiao-Ming Wang		
	公司/學校 名稱	(中) (英)	統一編號
聯絡地址	(中) □□□-□□ (英)		
電話		手機	
E-mail			
http://			
聯絡人	姓名： 電話： E-mail:	職稱：	參展品類別 請參閱下頁選項 填入一類別編號
台灣專利	<input type="checkbox"/> 發明_____號 <input type="checkbox"/> 新型_____號 <input type="checkbox"/> 設計_____號		
專利名稱	<input type="checkbox"/> 公告中案號_____號 <input type="checkbox"/> 申請中案號_____號		
是否全程隨團參展： <input type="checkbox"/> 是，共____人。姓名：_____			
<input type="checkbox"/> 單人房(團費另加\$_____元/間) <input type="checkbox"/> 素食 <input type="checkbox"/> 委任協會代理。(代展費 10,000 元/件)			
<input type="checkbox"/> 不跟團，自行前往，共____人。姓名：_____			
是否聘請韓文翻譯： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(聘請____天， <input type="checkbox"/> 自己單位獨聘， <input type="checkbox"/> 與他人合聘)			
海報： <input type="checkbox"/> 自行排版製作輸出 <input type="checkbox"/> 協會排版製作輸出(\$1,000) <input type="checkbox"/> 自行排版檔給協會輸出(\$1,000)			
作品名稱	(中文)		
	(英文)		
作品介紹	產品介紹(中英文簡要說明各約 100 字)(作品照片請另檢附 JPG 檔，勿貼在此報名表內。)		

(以上所有欄位請確實詳細填寫後再次確認檢查，報名表送出後不得變更及修改內容。)



CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

A	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
B	Computer science(電腦科學) / Software(軟體) / Electronics(電子) / Electricity Methods of Communication(電力通信方法)
C	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
D	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
E	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
F	House-keeping and nutrition(家務管理及營養學)
G	Commercial, Industrial, and Office equipment(商業、工業以及辦公室的設備)
H	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm animal supplies(寵物及家畜相關產品)
I	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car accessories(汽車用品)
J	Medical Technology(醫學科技) / Medicine(藥品) / Hygiene(衛生) / Cosmetics(美容、化妝品)
K	Graphic arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
L	Teaching research and pedagogical items(教學研究及教學項目)
M	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobby(嗜好)
N	Information technology(資訊科技)
O	Environmental protection(環境保護)
P	Other inventions and new practical products(其他類發明品及新型實用產品)

切 結 書

※每件作品請一位發明人代表填寫一份切結書，請簽名或用印後掃描回傳。

本人參加 2026 韓國首爾國際發明展，其參展報名表填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改及變更，含若得獎的得獎證書亦同。



同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (簽/蓋章)

公司/學校：

身分證字號：

住 址：

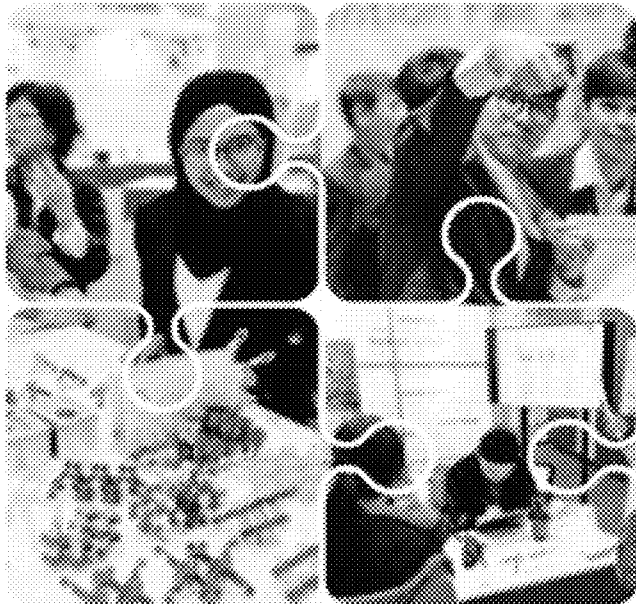
電 話：

作品名稱：

中華民國 115 年 月 日

2026 SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR

The Largest Annual Invention Fair in the World
The Best Way to Access the Global Market and Improve PR



韓國首爾國際發明展
2026年12月2-5日